



Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP

用户指南

IPUG945-1.4, 2023-06-08

版权所有 © 2023 广东高云半导体科技股份有限公司

GOWIN高云、、Gowin、GowinSynthesis、云源以及高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标，本手册中提到的其他任何商标，其所有权利属其拥有者所有。未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。

版本信息

日期	版本	说明
2020/08/31	1.0	初始版本。
2020/11/04	1.1	● IP 生成文件名和端口更新； ● 部分示意图更新。
2021/03/04	1.1.1	新增支持器件。
2022/03/15	1.1.2	● 器件更新； ● 寄存器列表更新； ● 新增 activeFlash 说明。
2022/12/06	1.2	● 3.2 端口列表中新增注释； ● 寄存器描述更新。
2023/02/22	1.3	● activeFlash 说明更新； ● 参考设计更新。
2023/06/08	1.4	● IP 名称由 SPI Nor Flash Interface 更新为 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash)； ● 更新界面截图。

目录

目录	i
图目录	iii
表目录	iv
1 关于本手册	1
1.1 手册内容	1
1.2 相关文档	1
1.3 术语、缩略语	1
1.4 技术支持与反馈	2
2 概述	3
2.1 概述	3
2.2 主要特征	3
2.3 资源利用	4
3 功能描述	5
3.1 系统框图	5
3.2 端口列表	6
3.3 参数配置	7
3.4 寄存器描述	8
3.4.1 SPI 传输格式寄存器(0x10)	9
3.4.2 SPI 传输控制寄存器(0x20)	9
3.4.3 SPI 命令寄存器(0x24)	11
3.4.4 SPI 地址寄存器(0x28)	11
3.4.5 SPI 数据寄存器(0x2C)	11
3.4.6 SPI 控制寄存器(0x30)	12
3.4.7 SPI 状态寄存器(0x34)	12
3.4.8 SPI 中断使能寄存器(0x38)	12
3.4.9 SPI 中断状态寄存器(0x3C)	13
3.4.10 SPI 接口时序寄存器(0x40)	13

3.4.11 配置寄存器(0x7C)	13
3.5 硬件配置选项	14
3.5.1 TX FIFO 深度	14
3.5.2 RX FIFO 深度	14
3.5.3 Memory-Mapped 读取	14
3.5.4 SPI 接口时钟参数	14
3.6 读写操作流程	14
3.6.1 Write Enable(WREN)(06H)操作过程	15
3.6.2 Write Disable(WRDI)(04H)操作过程	15
3.6.3 Read Status Register(RDSR)(05H/35H/15H)操作过程	16
3.6.4 Write Status Register(WRSR)(01H/31H/11H)操作过程	16
3.6.5 Read Data Bytes(READ)(03H)操作过程	17
3.6.6 Page Program(PP)(02H)操作过程	17
3.6.7 Sector Erase(SE)(20H)操作过程	19
3.6.8 32KB Block Erase(BE)(52H)操作过程	20
3.6.9 64KB Block Erase(BE)(D8H)操作过程	20
3.6.10 Chip Erase(CE)(60/C7H)操作过程	21
3.6.11 Read Manufacture ID/Device ID(REMS)(90H)操作过程	22
3.6.12 Read Identification(RDID)(9FH)操作过程	22
3.6.13 Read Unique ID (4BH)操作过程	23
3.7 时序说明	24
3.7.1 SPI 接口时序	24
3.7.2 AHB 接口时序	25
3.8 activeFlash	26
4 界面配置	28
5 参考设计	31
5.1 设计实例应用一	31
5.2 设计实例应用二	32
6 文件交付	33
6.1 文档	33
6.2 设计源代码（加密）	33
6.3 参考设计	33

图目录

图 3-1 系统框图	5
图 3-2 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP IO 端口示意图	6
图 3-3 Write Enable 时序图	15
图 3-4 Write Disable 时序图	16
图 3-5 Read Status Register 时序图	16
图 3-6 Write Status Register 时序图	17
图 3-7 Read Data Bytes 时序图	17
图 3-8 Page Program 时序图	19
图 3-9 Sector Erase 时序图	20
图 3-10 32KB Block Erase 时序图	20
图 3-11 64KB Block Erase 时序图	21
图 3-12 Chip Erase 时序图	21
图 3-13 Read Manufacture ID/Device ID 时序图	22
图 3-14 Read Identification 时序图	23
图 3-15 Read Unique ID 时序图	24
图 3-16 SPI Flash 读接口时序示意图	24
图 3-17 SPI Flash 写接口时序图	24
图 3-18 AHB 总线无等待状态传输接口时序	25
图 3-19 AHB 总线有等待状态传输接口时序	25
图 3-20 Configuration 界面（方法一）	26
图 3-21 Configuration 界面（方法二）	27
图 4-1 打开 IP Core Generator	28
图 4-2 打开 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 核	29
图 4-3 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 核接口示意图	29
图 4-4 基本信息配置界面	30
图 4-5 Options 选项卡	30
图 5-1 参考设计实例一基本结构图	31
图 5-2 参考设计实例二基本结构图	32

表目录

表 1-1 术语、缩略语	1
表 2-1 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP	3
表 2-2 Standard 模式占用资源	4
表 2-3 Lite 模式占用资源	4
表 3-1 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 的端口列表	6
表 3-2 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 参数	7
表 3-3 寄存器列表摘要	8
表 3-4 SPI 传输格式寄存器	9
表 3-5 SPI 传输控制寄存器	9
表 3-6 普通传输格式 Dummy 周期设置	11
表 3-7 SPI 命令寄存器	11
表 3-8 SPI 地址寄存器	11
表 3-9 SPI 数据寄存器	11
表 3-10 SPI 控制寄存器	12
表 3-11 SPI 状态寄存器	12
表 3-12 SPI 中断使能寄存器	12
表 3-13 SPI 中断状态寄存器	13
表 3-14 SPI 接口时序寄存器	13
表 3-15 配置寄存器	13
表 3-16 SPI Nor Flash 部分命令列表（不包括 Dual SPI，Quad SPI 模式命令）	14
表 6-1 文档列表	33
表 6-2 SPI Nor Flash Interface 设计源代码列表	33
表 6-3 RefDesign 1NSR4 文件夹内容列表	33
表 6-4 RefDesign 2AN18X 文件夹内容列表	34

1 关于本手册

1.1 手册内容

Gowin® SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 用户指南主要内容包括功能简介、端口说明、时序说明、配置调用、参考设计等，旨在帮助用户快速了解 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 的特性及使用方法。

1.2 相关文档

通过登录高云®半导体网站 www.gowinsemi.com.cn 可以下载、查看以下相关文档：

- [DS117, GW1NR 系列 FPGA 产品数据手册](#)
- [DS861, GW1NSR 系列 FPGA 产品数据手册](#)
- [DS881, GW1NSER 系列 FPGA 产品数据手册](#)
- [DS961, GW2ANR 系列 FPGA 产品数据手册](#)
- [DS976, GW2AN-55 器件数据手册](#)
- [DS971, GW2AN-18X & 9X 器件数据手册](#)
- [SUG100, Gowin 云源软件用户指南](#)

1.3 术语、缩略语

本手册中出现的相关术语、缩略语及相关释义如表 1-1 所示。

表 1-1 术语、缩略语

术语、缩略语	全称	含义
AHB	Advanced High Performance Bus	高级高性能总线
FIFO	First Input First Output	先进先出
FPGA	Field Programmable Gate Array	现场可编程门阵列
SPI	Serial Peripheral Interface	串行外围设备接口

1.4 技术支持与反馈

高云半导体提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网址：www.gowinsemi.com.cn

E-mail：support@gowinsemi.com

Tel: +86 755 8262 0391

2 概述

2.1 概述

Nor Flash 是一种非易失闪存技术，根据接口可以分为并行（Parallel，即地址线和数据线直接和处理器相连）Nor Flash 和串行（SPI，即通过 SPI 接口和处理器相连）Nor Flash。由于 SPI Nor Flash 具有接口简单，封装小等特点，目前被广泛应用于音视频设备，手机，移动外设，办公设备及工控设备等产品中。

Gowin 设计一款通用 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP，该 IP 为用户提供一个通用的命令接口，使其与 SPI Nor Flash 芯片进行互连，完成用户的访存需求。

表 2-1 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP

Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP	
逻辑资源	请参见表 2-2 和表 2-3。
交付文件	
设计文件	Verilog (encrypted)
参考设计	Verilog
TestBench	Verilog
测试设计流程	
综合软件	GowinSynthesis®
应用软件	Gowin Software (V 1.9.9 Beta-1 及以上)

注！

可登录[高云半导体网站](#)查看芯片支持信息。

2.2 主要特征

- 支持 AHB 总线配置接口；
- 支持标准 SPI 接口；
- 支持 memory-mapped 访问(只读)；
- 采用可配置 SPI SCLK；
- 支持可配置 TX/RX FIFO 深度；

- 支持 Standard 模式和 Lite 模式。

2.3 资源利用

通过 Verilog 语言实现 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP。因使用器件的密度、速度和等级不同，其性能和资源利用情况可能不同。

以高云 GW1NSR-4C 系列 FPGA 为例，Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 其资源利用情况如表 2-2 和表 2-3 所示。

表 2-2 Standard 模式占用资源

器件系列	速度等级	器件名称	资源利用	备注
GW1NSR-4C	-6	LUT	831	-
		REG	371	
		BSRAM	2	

表 2-3 Lite 模式占用资源

器件系列	速度等级	器件名称	资源利用	备注
GW1NSR-4C	-6	LUT	433	-
		REG	292	

3 功能描述

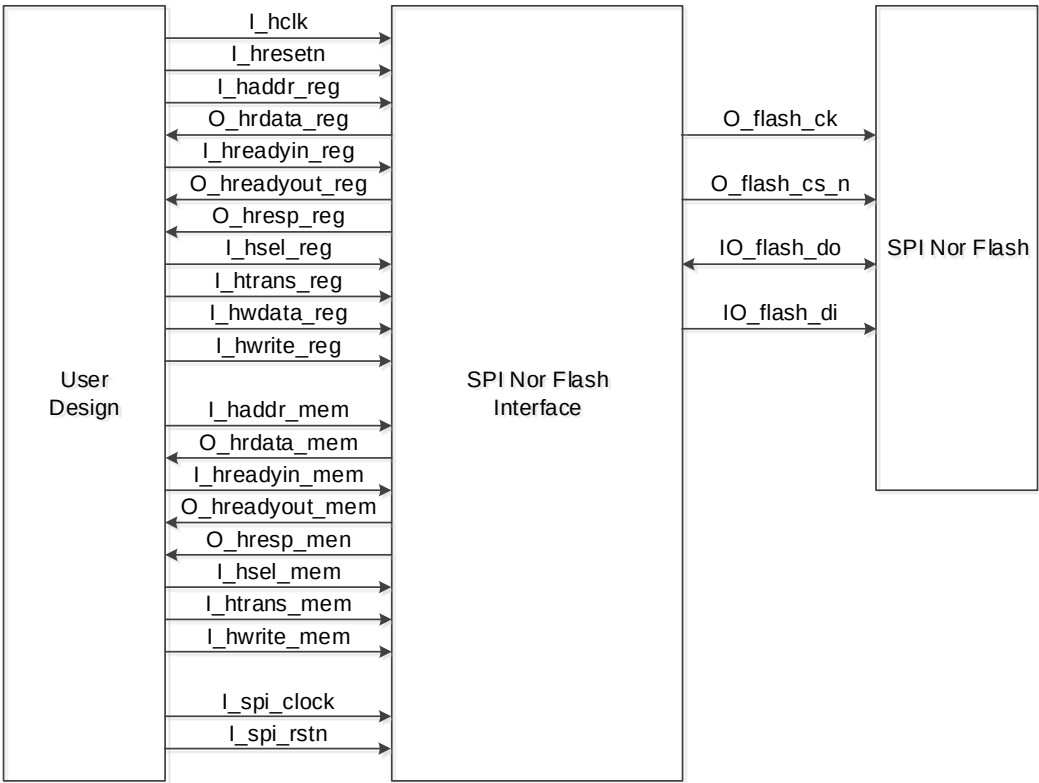
3.1 系统框图

Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 是一个串行外围设备接口控制器 IP，作为一个主设备，与 SPI Nor Flash 设备相连。SPI 传输格式和传输时序可通过 AHB 总线接口进行配置。SPI 传输的数据可通过 AHB 总线接口以 memory-mapped 只读方式或寄存器读写方式操作。

对寄存器方式读写的 SPI 传输，传输格式中包含了命令段，地址段和数据段。IP 中提供了相应的寄存器列表，可以通过 AHB 总线传递命令，地址和数据。

对 memory-mapped 只读方式的 SPI 传输，只需通过 AHB 总线传递地址，即可获取对应地址空间的数据。

图 3-1 系统框图

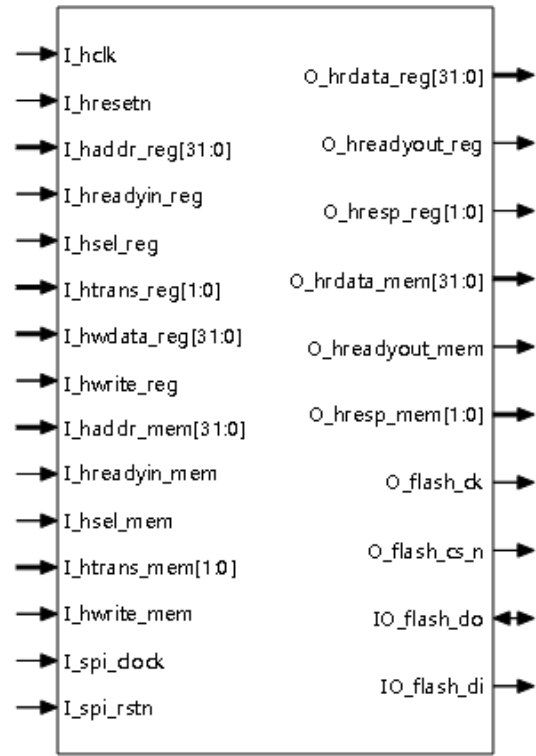


3.2 端口列表

注！
本 IP 仅用于合封了 SPI Nor Flash 的 Gowin 器件，只需在工程的顶层模块，将 Flash 的端口名定义为 O_flash_ck, O_flash_cs_n, IO_flash_do, IO_flash_di 即可，无需在约束文件中对引脚进行约束，高云半导体云源®软件会自动连接到合封的 SPI Nor Flash 相关引脚。

Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 的 IO 端口如图 3-2 所示。

图 3-2 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP IO 端口示意图



根据配置参数不同，端口会略有不同。

Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 的 IO 端口详细描述如表 3-1 所示。

表 3-1 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 的端口列表

序号	信号名称	方向	描述	备注
1	I_hclk	I	AHB 总线工作时钟	所有信号输入输出方向均以 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 为参考。
2	I_hresetn	I	AHB 总线复位，低有效。	
3	I_haddr_reg	I	AHB reg 模式地址	
4	O_hrdata_reg	O	AHB reg 模式读数据	
5	I_hreadyin_reg	I	AHB reg 模式主设备 ready 信号	
6	O_hreadyout_reg	O	AHB reg 模式从设备 ready 信号	

序号	信号名称	方向	描述	备注
7	O_hresp_reg	O	AHB reg 模式传输响应	
8	I_hsel_reg	I	AHB reg 模式从设备选择信号	
9	I_htrans_reg	I	AHB reg 模式传输类型	
10	I_hwdata_reg	I	AHB reg 模式写数据	
11	I_hwrite_reg	I	AHB reg 模式读写信号，1 表示写，0 表示读。	
12	I_haddr_mem	I	AHB mem 模式地址 仅 memory-mapped 模式有效	
13	O_hrdata_mem	O	AHB mem 模式读数据 仅 memory-mapped 模式有效	
14	I_hreadyin_mem	I	AHB mem 模式主设备 ready 信号 仅 memory-mapped 模式有效	
15	O_hreadyout_mem	O	AHB mem 模式从设备 ready 信号 仅 memory-mapped 模式有效	
16	O_hresp_mem	O	AHB mem 模式传输响应 仅 memory-mapped 模式有效	
17	I_hsel_mem	I	AHB mem 模式从设备选择信号 仅 memory-mapped 模式有效	
18	I_htrans_mem	I	AHB mem 模式传输类型 仅 memory-mapped 模式有效	
19	I_hwrite_mem	I	AHB mem 模式读写信号，0 表示读，无写操作。 仅 memory-mapped 模式有效	
20	I_spi_clock	I	SPI Flash 参考时钟	
21	I_spi_rstn	I	SPI Flash 复位，低有效。	
22	O_flash_ck	O	SPI Flash 时钟信号	
23	O_flash_cs_n	O	SPI Flash 片选信号	
24	IO_flash_do	I/O	SPI Flash 数据信号 MISO	
25	IO_flash_di	O	SPI Flash 数据信号 MOSI	

3.3 参数配置

表 3-2 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 参数

序号	参数名称	允许范围	默认值	描述
1	Operation Mode	Standard/Lite	Standard	● Standard 表示支持标准模式 ● Lite 表示支持简单模式

序号	参数名称	允许范围	默认值	描述
2	Memory-mapped Read Support	Yes/No	No	表示是否支持 memory-mapped 读取模式，数据只读。
3	SPI Clock Divider	0~128	0	表示 SCLK 频率与源时钟频率比率 当 SPI Clock Divider 值为 N，N 为不同值时对应关系如下： ● 0: $F_{sclk} = F_{source_clk}$ ● 1~128: $F_{sclk} = F_{source_clk} / (N * 2)$
4	TX FIFO Depth	2/4/8/16/32/64/128	4	RX FIFO 深度
5	RX FIFO Depth	2/4/8/16/32/64/128	4	TX FIFO 深度

3.4 寄存器描述

表 3-3 寄存器列表摘要

地址偏移	寄存器名	描述
0x00~0x0C	-	保留
0x10	TransFmt	SPI 传输格式寄存器
0x20	TransCtrl	SPI 传输控制寄存器
0x24	Cmd	SPI 命令寄存器
0x28	Addr	SPI 地址寄存器
0x2C	Data	SPI 数据寄存器
0x30	Ctrl	SPI 控制寄存器
0x34	Status	SPI 状态寄存器
0x38	IntrEn	SPI 中断使能寄存器
0x3C	IntrSt	SPI 中断状态寄存器
0x40	Timing	SPI 接口时序寄存器
0x44~0x78	-	保留
0x7C	Config	配置寄存器

注！

寄存器读写类型定义：

- RO：只读；
- RW：可读可写；
- W1C：可读，写 1 清零。

3.4.1 SPI 传输格式寄存器(0x10)

表 3-4 SPI 传输格式寄存器

名称	比特位	类型	描述	默认值
Reserved	31:18	-	-	0x0
AddrLen	17:16	RW	地址长度(单位 byte) 0x0: 1 byte 0x1: 2 bytes 0x2: 3 bytes 0x3: 4 bytes	0x2
Reserved	15:13	-	-	0x0
DataLen	12:8	RW	数据长度(单位 bit) 实际数据长度为(DataLen+1)bits	0x07
DataMerge	7	RW	数据合并模式使能, 只在 DataLen = 0x07 时有效。 0x1: 4 bytes 传输 0x0: 只传输最低字节	0x1
Reserved	6:4	-	-	0x0
LSB	3	RW	数据传输顺序 0x0: 最高有效位优先 0x1: 最低有效位优先	0x0
Reserved	2:0	-	-	0x0

注!

寄存器操作开始前, 首先设置 SPI 传输格式寄存器(0x10)值为 0x00020780。

3.4.2 SPI 传输控制寄存器(0x20)

表 3-5 SPI 传输控制寄存器

名称	比特位	类型	描述	默认值
Reserved	31	-	-	0x0
CmdEn	30	RW	SPI 命令段使能 ● 0x0: 禁止命令段 ● 0x1: 使能命令段	0x0
AddrEn	29	RW	SPI 地址段使能 ● 0x0: 禁止地址段 ● 0x1: 使能地址段	0x0
Reserved	28	-	-	0x0
TransMode	27:24	RW	传输模式 ● 0x0: 同时写和读 ● 0x1: 只写 ● 0x2: 只读 ● 0x3: 写, 读 ● 0x4: 读, 写 ● 0x5: 写, Dummy, 读	0x0

名称	比特位	类型	描述	默认值
			● 0x6: 读, Dummy, 写 ● 0x7: 无数据(必须使能 CmdEn 或 AddrEn) ● 0x8: Dummy, 写 ● 0x9: Dummy, 读 ● 0xa~0xf: 保留	
DualQuad	23:22	RW	SPI 数据段格式 ● 0x0: Single 模式 ● 0x1: 保留 ● 0x2: 保留 ● 0x3: 保留	0x0
TokenEn	21	RW	Token 字节传输使能 SPI 读操作时在地址段后附加 1 个字节, 值由 TokenValue 选择。 ● 0x0: 禁止附加 1 字节 ● 0x1: 使能附加 1 字节	0x0
WrTranCnt	20:12	RW	写入数据单元数量。 ● WrTranCnt 指示从数据寄存器传输到 SPI 总线的数据单元数。实际数量是(WrTranCnt+1)。 ● WrTranCnt 只在 TransMode 为 0,1,3,4,5,6 或 8 时起效。 ● 对 TransMode 0, WrTranCnt 必须等于 RdTranCnt。	0x0
TokenValue	11	RW	Token 字节值 ● 0x0: 值=0x00 ● 0x1: 值=0x69	0x0
DummyCnt	10:9	RW	Dummy 数据数量。 ● 实际数量是(DummyCnt+1)。 ● SPI 接口端 Dummy 周期数是 (DummyCnt+1)*((DataLen+1)/SPI IO width) ● 在 Dummy 期数据脚为高阻。 ● DummyCnt 只在 TransMode 为 5,6,8,9 时有效。 ● 普通传输格式 Dummy 周期设置如表 3-6 所示。	0x0
RdTranCnt	8:0	RW	读取数据单元数量。 ● RdTranCnt 指示从 SPI 总线接收并存储到数据寄存器的数据单元数。实际数量是(RdTranCnt+1)。 ● RdTranCnt 只在 TransMode 为 0,2,3,4,5,6 或 9 时起效。	0x0

名称	比特位	类型	描述	默认值
			对 TransMode 0, WrTranCnt 必须等于 RdTranCnt。	

表 3-6 普通传输格式 Dummy 周期设置

传输格式	DummyCnt+1	DataLen+1	DualQuad	#Dummy Cycles on the SPI Interface
Dummy 周期	1	8	Single	8

3.4.3 SPI 命令寄存器(0x24)

表 3-7 SPI 命令寄存器

名称	比特位	类型	描述	默认值
Reserved	31:8	-	-	0x0
CMD	7:0	RW	SPI 命令	0x0

3.4.4 SPI 地址寄存器(0x28)

表 3-8 SPI 地址寄存器

名称	比特位	类型	描述	默认值
ADDR	31:0	RW	SPI 地址	0x0

3.4.5 SPI 数据寄存器(0x2C)

表 3-9 SPI 数据寄存器

名称	比特位	类型	描述	默认值
DATA	31:0	RW	SPI 发送或接收数据 - 对写操作，数据写入到 TX FIFO。低字节先传送。如果 TX FIFO 满，且状态寄存器的 SPIActive 位为 1，则 hready 信号拉低来插入等待状态。 - 对读操作，从 RX FIFO 读取数据。低字节先传送。如果 RX FIFO 空，且状态寄存器的 SPIActive 位为 1，则 hready 信号拉低来插入等待状态。 - 当 TX FIFO 为空，SPI 传输将保持住直到更多数据写入 TX FIFO；当 RX FIFO 为满，SPI 传输将保持住直到 RX FIFO 有空间可接收数据。 - 在写操作中，如果超过 WrTranCnt 的数据被写入 TX FIFO 中，多余的数据会进入到下次的传输，或通过复位 TX FIFO 清除。	0x0

3.4.6 SPI 控制寄存器(0x30)

表 3-10 SPI 控制寄存器

名称	比特位	类型	描述	默认值
Reserved	31:3	-	-	0x0
TXFIFORST	2	RW	发送 FIFO 复位 写 1 复位，在复位操作完成后自动清零。	0x0
RXFIFORST	1	RW	接收 FIFO 复位 写 1 复位，在复位操作完成后自动清零。	0x0
SPIRST	0	RW	SPI 复位 写 1 复位，在复位操作完成后自动清零。	0x0

注！

Lite 模式此寄存器不支持。

3.4.7 SPI 状态寄存器(0x34)

表 3-11 SPI 状态寄存器

名称	比特位	类型	描述	默认值
Reserved	31:30	-	-	0x0
TXNUM[7:6]	29:28	RO	发送 FIFO 中有效数据数量[7:6]	0x0
Reserved	27:26	-	-	0x0
RXNUM[7:6]	25:24	RO	接收 FIFO 中有效数据数量[7:6]	0x0
TXFULL	23	RO	发送 FIFO 满标志	0x0
TXEMPTY	22	RO	发送 FIFO 空标志	0x1
TXNUM[5:0]	21:16	RO	发送 FIFO 中有效数据数量[5:0]	0x0
RXFULL	15	RO	接收 FIFO 满标志	0x0
RXEMPTY	14	RO	接收 FIFO 空标志	0x1
RXNUM[5:0]	13:8	RO	接收 FIFO 中有效数据数量[5:0]	0x0
Reserved	7:1	-	-	0x0
SPIActive	0	RO	SPI 寄存器正在操作标志 当 SPI 命令寄存器被写入后，SPIActive 变为 1，在传输完成后，SPIActive 变为 0。	0x0

3.4.8 SPI 中断使能寄存器(0x38)

表 3-12 SPI 中断使能寄存器

名称	比特位	类型	描述	默认值
Reserved	31:5	-	-	0x0
EndIntEn	4	RW	SPI 传输结束中断使能 控制当 SPI 传输结束时是否触发中断。	0x0

名称	比特位	类型	描述	默认值
Reserved	3:0	-	-	0x0

注！

Lite 模式此寄存器不支持。

3.4.9 SPI 中断状态寄存器(0x3C)

表 3-13 SPI 中断状态寄存器

名称	比特位	类型	描述	默认值
Reserved	31:5	-	-	0x0
EndInt	4	W1C	SPI 传输结束中断 当 SPI 传输结束中断触发时该 bit 位设为 1。	0x0
Reserved	3:0	-	-	0x0

3.4.10 SPI 接口时序寄存器(0x40)

表 3-14 SPI 接口时序寄存器

名称	比特位	类型	描述	默认值
Reserved	31:12	-	-	0x0
Reserved	11:8	-	-	0x2
SCLK_DIV	7:0	RW	SPI 接口时钟与源时钟频率比率，取决于配置。 - 当 SCLK_DIV 值在范围 0~127 时， SCLK 频率=源时钟频率 /((SCLK_DIV+1)*2) - 当 SCLK_DIV 值为 255 时，SCLK 频率等于源时钟 spi_clock 频率。	0xff

注！

Lite 模式此寄存器不支持。

3.4.11 配置寄存器(0x7C)

表 3-15 配置寄存器

名称	比特位	类型	描述	默认值
Reserved	31:8	-	-	0x0
TxFIFOSize	7:4	RO	TX FIFO 深度，取决于配置。 0x0: 2words 0x1: 4words 0x2: 8words 0x3: 16words 0x4: 32words 0x5: 64words 0x6: 128words	0x1
RXFIFOSize	3:0	RO	RX FIFO 深度，取决于配置。 0x0: 2words	0x1

名称	比特位	类型	描述	默认值
			● 0x1: 4words ● 0x2: 8words ● 0x3: 16words ● 0x4: 32words ● 0x5: 64words ● 0x6: 128words	

注！

Lite 模式此寄存器不支持。

3.5 硬件配置选项

3.5.1 TX FIFO 深度

通过 IP 内核生成器来确定 TX FIFO 的深度，对应配置寄存器(0x7C)中 TXFIFOSize，深度可设为 2,4,8,16,32,64,128。默认深度值为 4。

Lite 模式深度不可配置，固定为 1。

3.5.2 RX FIFO 深度

通过 IP 内核生成器来确定 RX FIFO 的深度，对应配置寄存器(0x7C)中 RXFIFOSize，深度可设为 2,4,8,16,32,64,128。默认深度值为 4。

Lite 模式深度不可配置，固定为 1。

3.5.3 Memory-Mapped 读取

IP 提供了 memory-mapped 读取的接口。通过 IP 内核生成器确定是否支持该接口。

Lite 模式不支持 memory-mapped 读取。

3.5.4 SPI 接口时钟参数

通过 IP 内核生成器来确定 SPI 接口时钟频率，对应 SPI 接口时序寄存器(0x40)中的 SCLK_DIV。例如：

当 SPI Clock Divider 为 0，SCLK_DIV 值为 255；

当 SPI Clock Divider 为 1~128，SCLK_DIV 值为 0~127；

Lite 模式 SCLK 时钟不可配置，时钟频率固定等于 hclk。

3.6 读写操作流程

本文以 Gowin 器件中 SIP 的 SPI Nor Flash 为例，说明 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 的数据读写操作步骤。本 IP 只支持标准 SPI 模式，所以不支持 Dual SPI，Quad SPI 模式。GOWIN 器件中 SIP 的 SPI Nor Flash 部分命令列表（不包括 Dual SPI，Quad SPI 模式命令）如下：

表 3-16 SPI Nor Flash 部分命令列表（不包括 Dual SPI，Quad SPI 模式命令）

命令	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7
Write Enable	06H	-	-	-	-	-	-

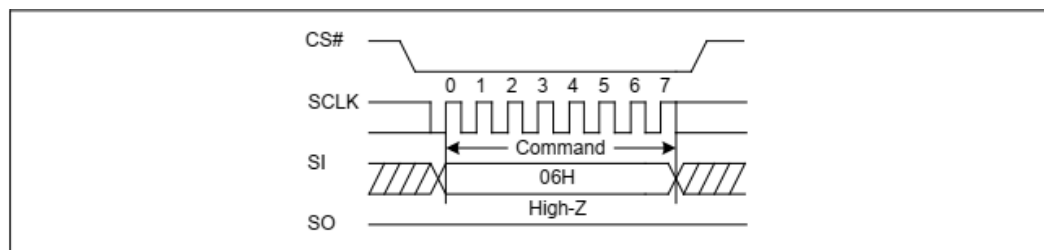
命令	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7
Write Disable	04H	-	-	-	-	-	-
Read Status Register-1	05H	(S7-S0)	(cont.)	-	-	-	-
Read Status Register-2	35H	(S15-S8)	(cont.)	-	-	-	-
Read Status Register-3	15H	(S23-S16)	(cont.)	-	-	-	-
Write Status Register-1	01H	S7-S0	-	-	-	-	-
Write Status Register-2	31H	S15-S8	-	-	-	-	-
Write Status Register-3	11H	S23-S16	-	-	-	-	-
Read Data	03H	A23-A16	A15-A8	A7-A0	(D7-D0)	(cont.)	-
Page Program	02H	A23-A16	A15-A8	A7-A0	D7-D0	Next Byte	-
Sector Erase	20H	A23-A16	A15-A8	A7-A0	-	-	-
Block Erase(32K)	52H	A23-A16	A15-A8	A7-A0	-	-	-
Block Erase(64K)	D8H	A23-A16	A15-A8	A7-A0	-	-	-
Chip Erase	C7/60H	-	-	-	-	-	-
Read Manufacturer/ Device ID	90H	00H	00H	00H	(MID7-MID0)	(DID7-DID0)	(cont.)
Read Identification	9FH	(M7-M0)	(JDID15-JDID8)	(JDID7-JDID0)	(cont.)	-	-
Read Unique ID	4BH	00H	00H	00H	dummy	(UID7-UID0)	(cont.)

3.6.1 Write Enable(WREN)(06H)操作过程

具体工作过程：

1. 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x47000000
 - a) CmdEn = 1
 - b) TransMode = 0x7 (无数据)
2. 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x00000006
CMD = 0x06

图 3-3 Write Enable 时序图



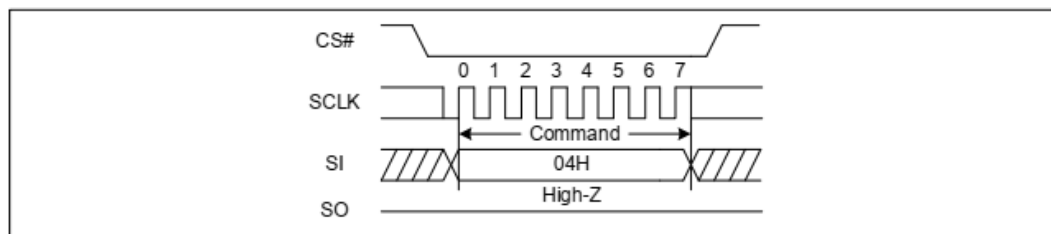
3.6.2 Write Disable(WRDI)(04H)操作过程

具体工作过程：

1. 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x47000000
 - a) CmdEn = 1

- b) TransMode = 0x7 (无数据)
- 2. 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x00000004
CMD = 0x04

图 3-4 Write Disable 时序图

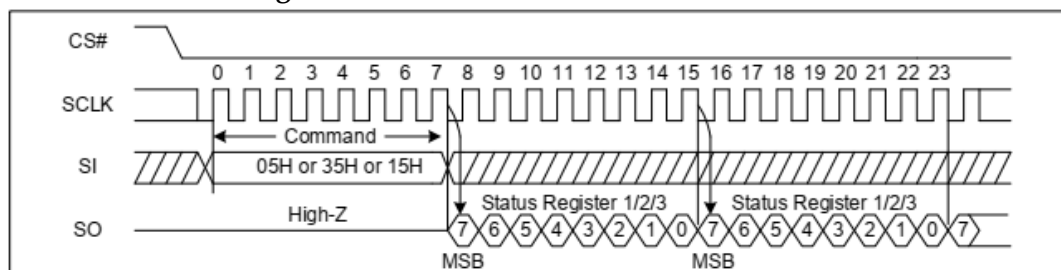


3.6.3 Read Status Register(RDSR)(05H/35H/15H)操作过程

具体工作过程:

- 1. 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x42000000
 - a) CmdEn = 1
 - b) TransMode = 0x2 (只读)
- 2. 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x00000005
CMD = 0x05
- 3. 读取 SPI 数据寄存器(0x2C)

图 3-5 Read Status Register 时序图

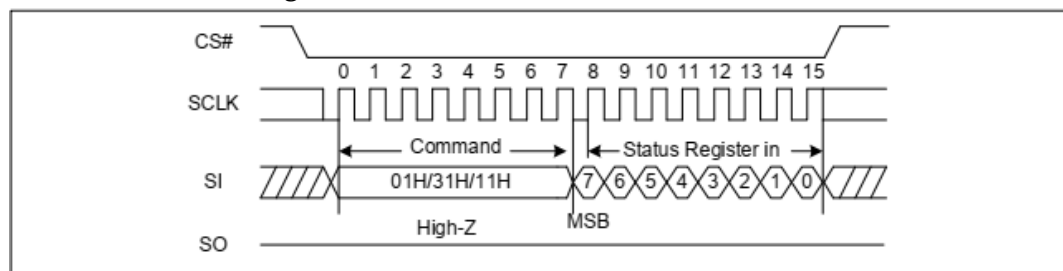


3.6.4 Write Status Register(WRSR)(01H/31H/11H)操作过程

具体工作过程:

- 1. 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x41000000
 - a) CmdEn = 1
 - b) TransMode = 0x1 (只写)
- 2. 设置 SPI 数据寄存器(0x2C)值为 0x00000000
DATA = 0x00000000 (关闭 Protect Bit)
- 3. 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x00000001
CMD = 0x01

图 3-6 Write Status Register 时序图



3.6.5 Read Data Bytes(READ)(03H)操作过程

举例连续读取 16 个字节具体工作过程：

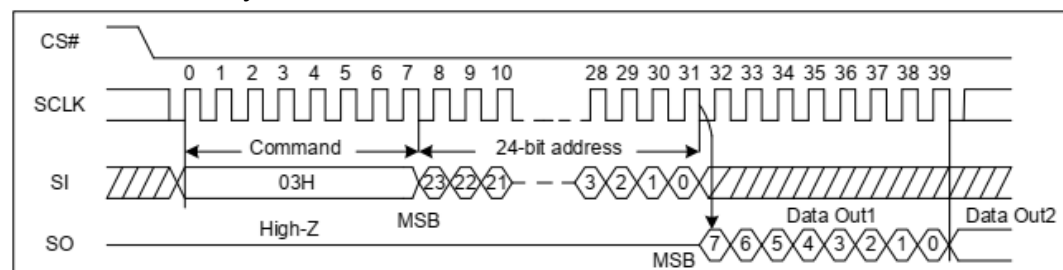
1. 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x6200000f
 - a) CmdEn = 1
 - b) AddrEn = 1
 - c) TransMode = 0x2 (只读)
 - d) RdTranCnt = 15 (传输总数-1)
2. 设置 SPI 控制寄存器(0x30)值为 0x00000002
RXFIFORST = 1
3. 设置 SPI 地址寄存器(0x28)值为 0x00000000
ADDR = 0x00000000
4. 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x00000003
CMD = 0x03
5. 读取 SPI 数据寄存器(0x2C)

每次读取最多 4 个字节，超过 4 个字节，分多次读取此寄存器。

注！

Lite 模式最多连续读 4 个字节。

图 3-7 Read Data Bytes 时序图



3.6.6 Page Program(PP)(02H)操作过程

举例连续写入 16 个字节具体工作过程，主要分为两大步骤，第一擦除数据，第二写入数据，具体命令如下：

1. 擦除数据
 - a) 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x47000000

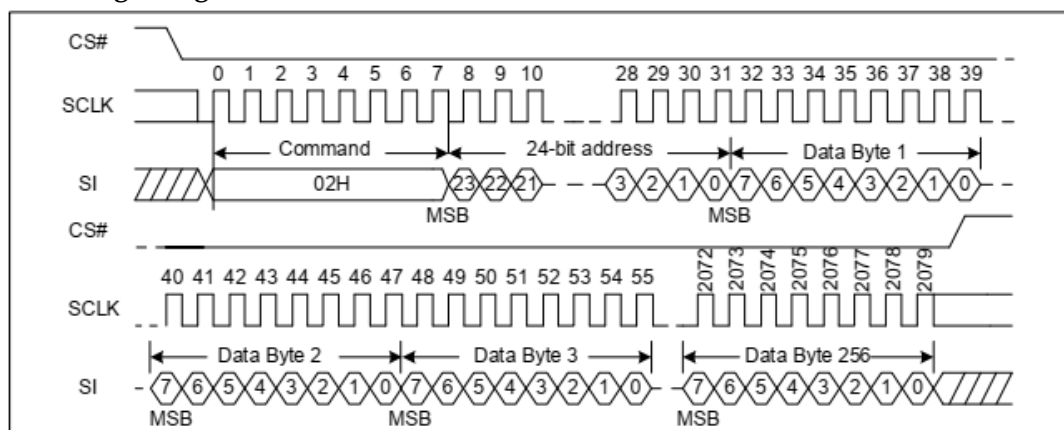
- i. CmdEn = 1
 - ii. TransMode = 0x7 (无数据)
 - b) 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x00000006
CMD = 0x06
 - c) 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x67000000
 - i. CmdEn = 1
 - ii. AddrEn = 1
 - iii. TransMode = 0x7 (无数据)
 - d) 设置 SPI 地址寄存器(0x28)值为 0x00000000
ADDR = 0x00000000
 - e) 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x00000020
CMD = 0x20 (扇区擦除)
2. 写入数据
- a) 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x47000000
 - i. CmdEn = 1
 - ii. TransMode = 0x7 (无数据)
 - b) 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x00000006
CMD = 0x06
 - c) 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x6100f000
 - i. CmdEn = 1
 - ii. AddrEn = 1
 - iii. TransMode = 0x1 (只写)
 - iv. WrTranCnt = 15 (传输总数-1)
 - d) 设置 SPI 控制寄存器(0x30)值为 0x00000004
TXFIFORST = 1
 - e) 设置 SPI 中断使能寄存器(0x38)值为 0x00000010
EndIntEn = 1
 - f) 设置 SPI 数据寄存器(0x2C)值为 0x33221100
DATA = 0x33221100 (1~4 字节)
 - g) 设置 SPI 数据寄存器(0x2C)值为 0x77665544
DATA = 0x77665544 (5~8 字节)
 - h) 设置 SPI 数据寄存器(0x2C)值为 0x33221100
DATA = 0xbbaa9988 (9~12 字节)

- i) 设置 SPI 数据寄存器(0x2C)值为 0x77665544
DATA = 0xffeeddcc (13~16 字节)
- j) 设置 SPI 地址寄存器(0x28)值为 0x00000000
ADDR = 0x00000000
- k) 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x00000002
CMD = 0x02
- l) 读取 SPI 中断状态寄存器(0x3C)
看 EndInt 是否为 1, 如果为 1 表示传输结束。
- m) 设置 SPI 中断状态寄存器(0x3C)值为 0x00000010
EndInt= 1 (写 1 清零)

注!

- 擦除命令是将 Flash 的相应区域数据设为 1, 有 4 个擦除命令, 扇区擦除, 32KB 块擦除, 64KB 块擦除, 片擦除。如果被擦除区域有其他有效数据, 操作者写入时需先读取被擦除区域的其他数据, 及时回写。
- 写入数据量不能超过 TX FIFO 深度。
- Lite 模式最多连续写 4 个字节。

图 3-8 Page Program 时序图



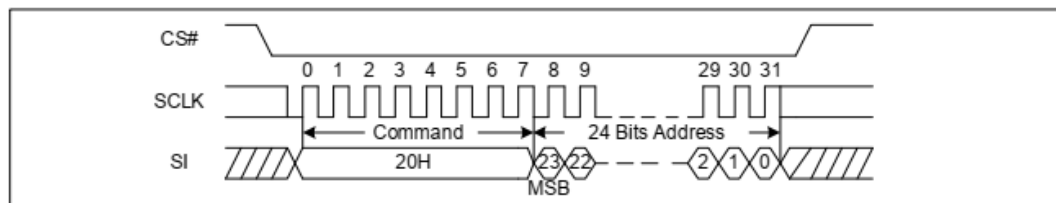
3.6.7 Sector Erase(SE)(20H)操作过程

具体工作过程:

1. 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x47000000
 - a) CmdEn = 1
 - b) TransMode = 0x7 (无数据)
2. 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x00000006
CMD = 0x06
3. 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x67000000
 - a) CmdEn = 1
 - b) AddrEn = 1

- c) TransMode = 0x7 (无数据)
- 4. 设置 SPI 地址寄存器(0x28)值为 0x00000000
ADDR = 0x00000000
- 5. 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x00000020
CMD = 0x20 (扇区擦除)

图 3-9 Sector Erase 时序图

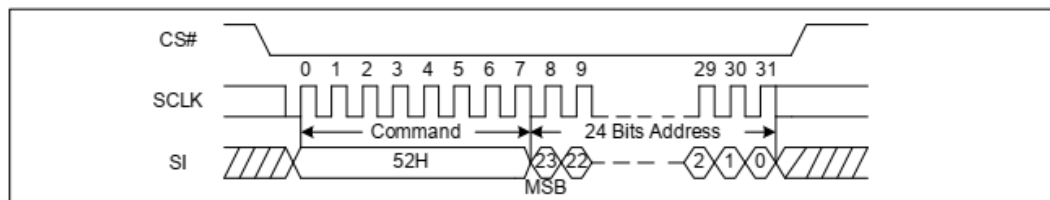


3.6.8 32KB Block Erase(BE)(52H)操作过程

具体工作过程:

- 1. 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x47000000
 - a) CmdEn = 1
 - b) TransMode = 0x7 (无数据)
- 2. 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x00000006
CMD = 0x06
- 3. 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x67000000
 - a) CmdEn = 1
 - b) AddrEn = 1
 - c) TransMode = 0x7 (无数据)
- 4. 设置 SPI 地址寄存器(0x28)值为 0x00000000
ADDR = 0x00000000
- 5. 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x00000052
CMD = 0x52 (32KB 块擦除)

图 3-10 32KB Block Erase 时序图



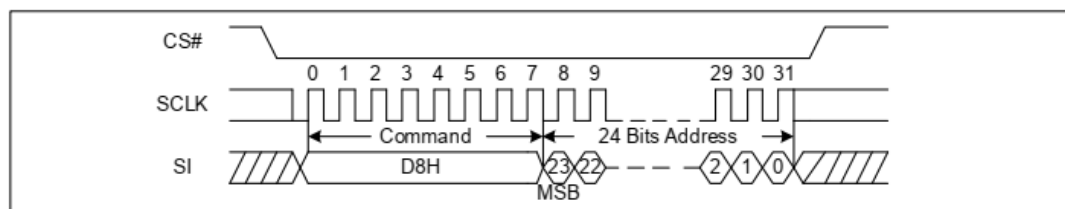
3.6.9 64KB Block Erase(BE)(D8H)操作过程

具体工作过程:

- 1. 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x47000000

- a) CmdEn = 1
- b) TransMode = 0x7 (无数据)
2. 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x00000006
CMD = 0x06
3. 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x67000000
 - a) CmdEn = 1
 - b) AddrEn = 1
 - c) TransMode = 0x7 (无数据)
4. 设置 SPI 地址寄存器(0x28)值为 0x00000000
ADDR = 0x00000000
5. 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x000000D8
CMD = 0xD8 (64KB 块擦除)

图 3-11 64KB Block Erase 时序图

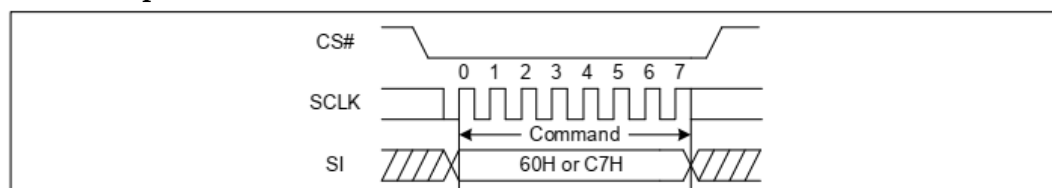


3.6.10 Chip Erase(CE)(60/C7H)操作过程

具体工作过程:

1. 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x47000000
 - a) CmdEn = 1
 - b) TransMode = 0x7 (无数据)
2. 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x00000006
CMD = 0x06
3. 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x47000000
 - a) CmdEn = 1
 - b) TransMode = 0x7 (无数据)
4. 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x00000060
CMD = 0x60 (片擦除)

图 3-12 Chip Erase 时序图

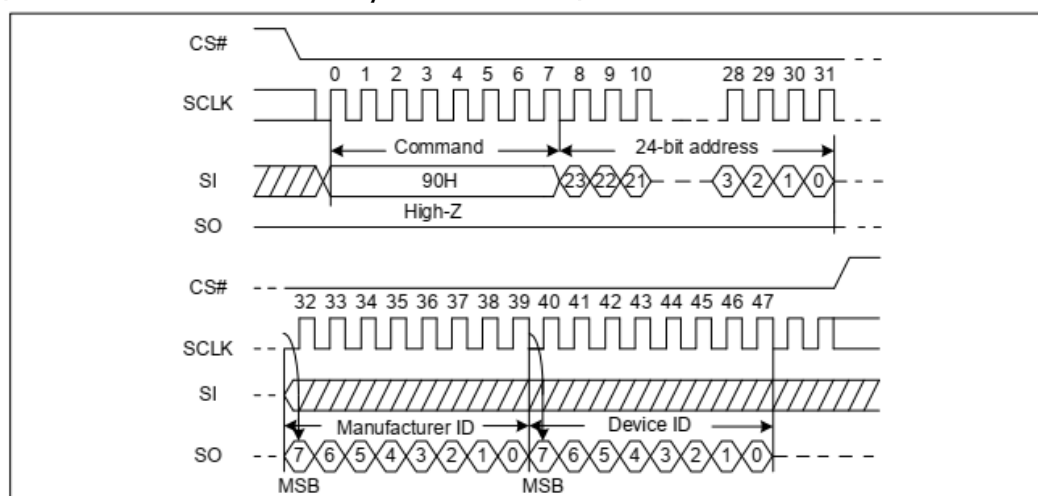


3.6.11 Read Manufacture ID/Device ID(REMS)(90H)操作过程

具体工作过程:

1. 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x62000001
 - a) CmdEn = 1
 - b) AddrEn = 1
 - c) TransMode = 0x2 (只读)
 - d) RdTranCnt = 1 (传输总数-1)
2. 设置 SPI 控制寄存器(0x30)值为 0x00000002
RXFIFORST = 1
3. 设置 SPI 地址寄存器(0x28)值为 0x00000000
ADDR = 0x00000000
4. 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x00000090
CMD = 0x90
5. 读取 SPI 数据寄存器(0x2C)

图 3-13 Read Manufacture ID/Device ID 时序图



3.6.12 Read Identification(RDID)(9FH)操作过程

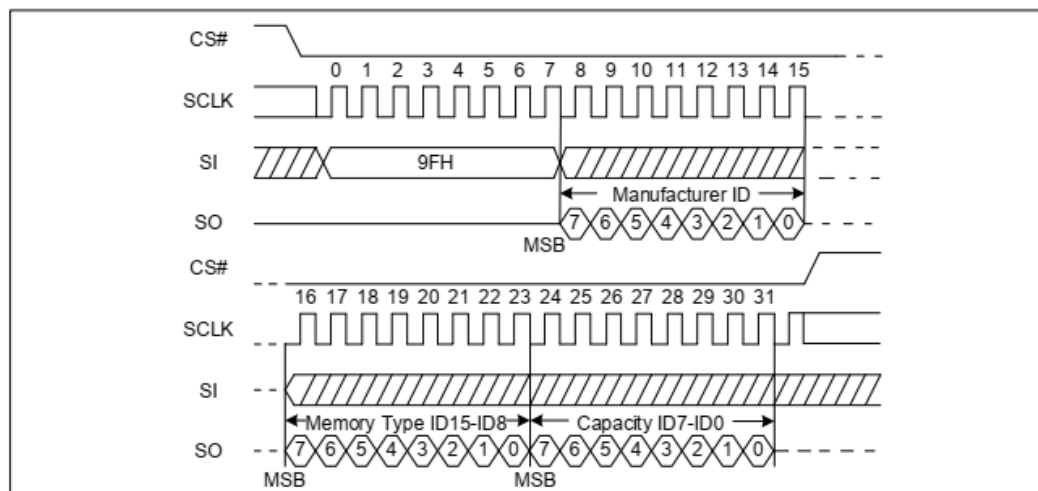
具体工作过程:

1. 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x42000002
 - a) CmdEn = 1
 - b) TransMode = 0x2 (只读)
 - c) RdTranCnt = 2 (传输总数-1)
2. 设置 SPI 控制寄存器(0x30)值为 0x00000002
RXFIFORST = 1
3. 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x0000009F

CMD = 0x9F

4. 读取 SPI 数据寄存器(0x2C)

图 3-14 Read Identification 时序图



3.6.13 Read Unique ID (4BH)操作过程

具体工作过程:

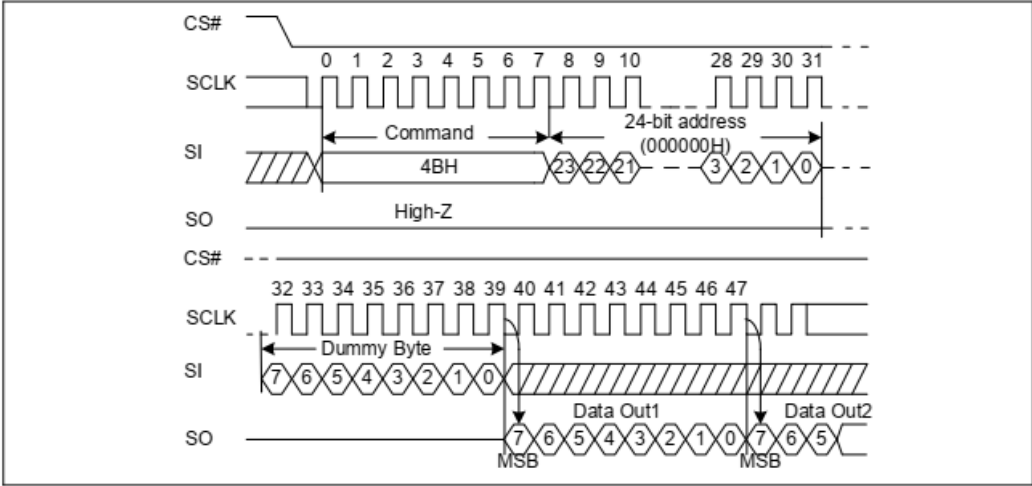
1. 设置 SPI 传输控制寄存器(0x20)值为 0x6900000f
 - a) CmdEn = 1
 - b) AddrEn = 1
 - c) TransMode = 0x9 (Dummy, 读)
 - d) RdTranCnt = 15 (传输总数-1)
2. 设置 SPI 控制寄存器(0x30)值为 0x00000002
RXFIFORST = 1
3. 设置 SPI 地址寄存器(0x28)值为 0x00000000
ADDR = 0x00000000
4. 设置 SPI 命令寄存器(0x24)值为 0x0000004B
CMD = 0x4B
5. 读取 SPI 数据寄存器(0x2C)

因为 Unique ID 是 128bit, 所以需读 4 次 SPI 数据寄存器。

注!

Lite 模式不支持此命令。

图 3-15 Read Unique ID 时序图



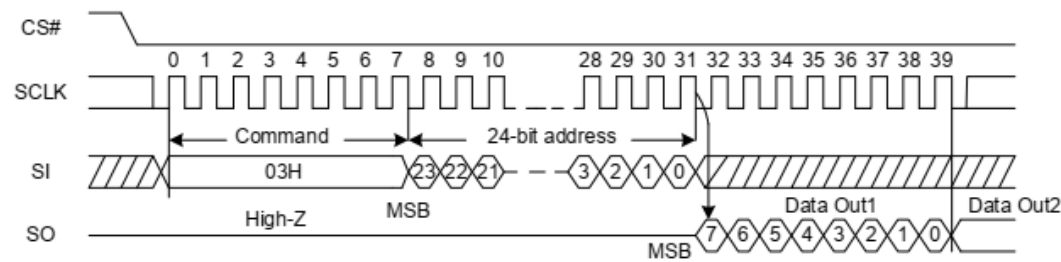
3.7 时序说明

本节介绍 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 的时序情况。

3.7.1 SPI 接口时序

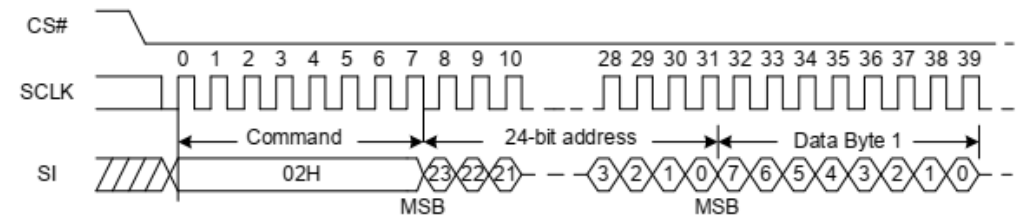
SPI Flash 读接口时序示意图如图 3-16 所示。

图 3-16 SPI Flash 读接口时序示意图



SPI Flash 写接口时序图如图 3-17 所示。

图 3-17 SPI Flash 写接口时序图



3.7.2 AHB 接口时序

图 3-18 AHB 总线无等待状态传输接口时序

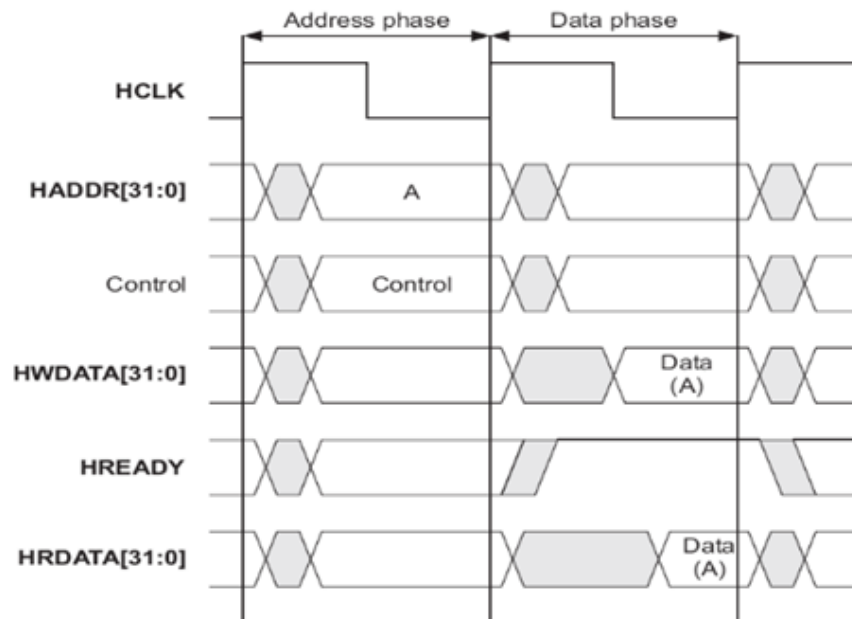
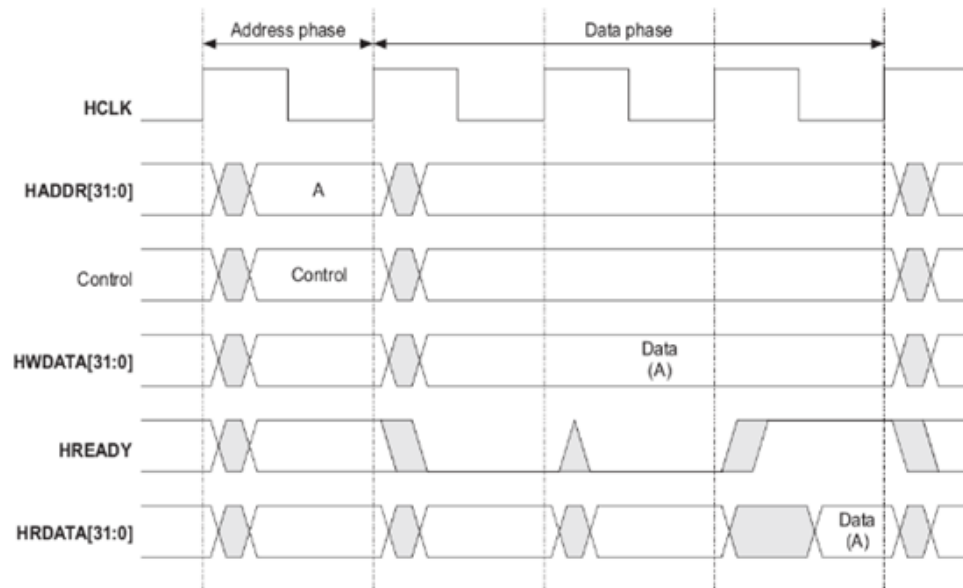


图 3-19 AHB 总线有等待状态传输接口时序



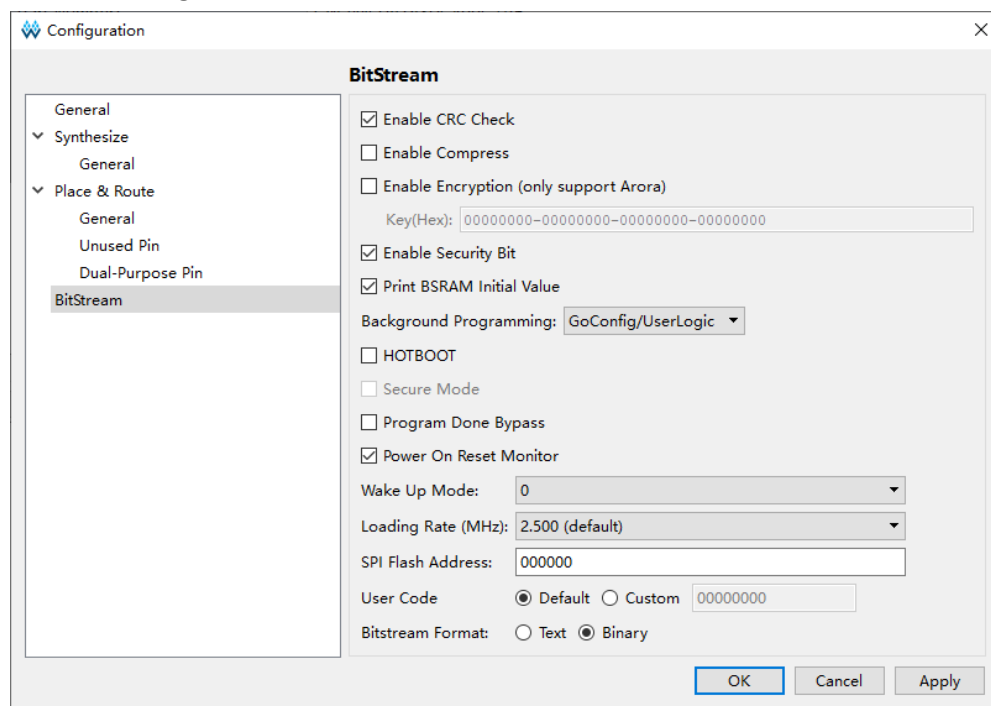
3.8 activeFlash

当器件选用 GW2AN-18X 或 GW2AN-9X 型号，如使用内嵌的 SPI Nor Flash，有两种方法用于激活内嵌的 SPI Nor Flash。

方法一

代码无需修改，只需在“Configuration > BitStream > Background Programminig”选项中选择“GoConfig/UserLogic”，推荐使用方法一。

图 3-20 Configuration 界面（方法一）

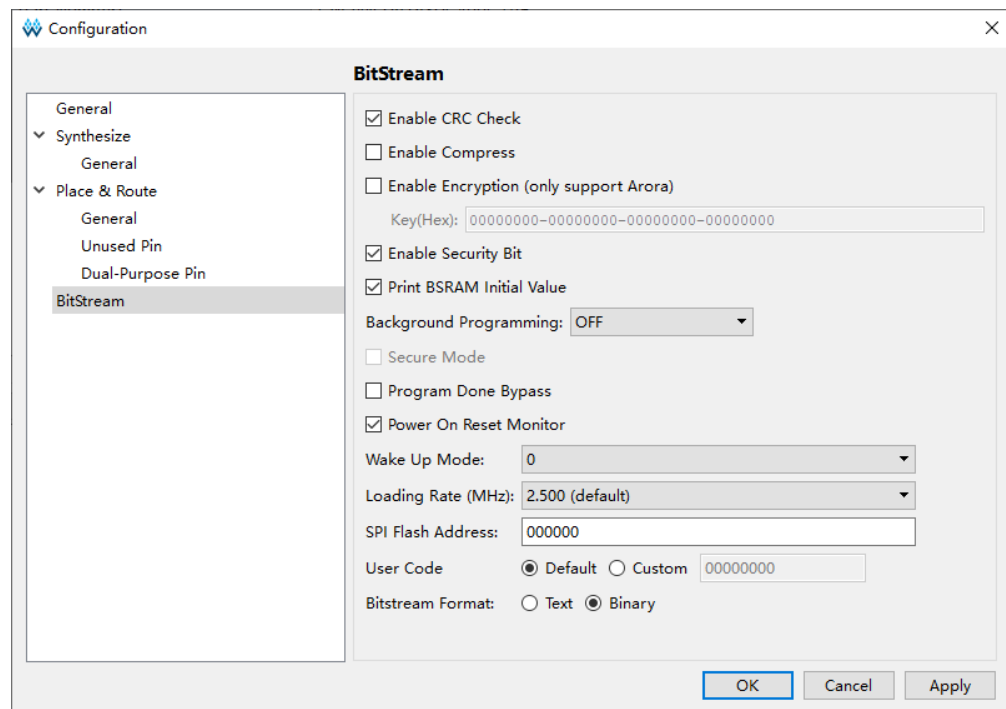


方法二

修改代码，加入实例化 activeFlash 模块，具体调用方法可参考 [SUG283, Gowin 原语用户指南](#)。

此外，在“Configuration > BitStream > Background Programminig”选项中选择“OFF”。

图 3-21 Configuration 界面（方法二）



注！

GW2AN-18X 和 GW2AN-9X 器件内嵌的 SPI Nor Flash 容量为 16 Mbit，此 SPI Nor Flash 本身用于位流存储，占用 896 Kbytes 空间，地址范围 0x000000~0x0DFFFF，因此用户可使用的空间为 1152 Kbytes，地址范围 0x0E0000~0x1FFFFFFF。用户在使用时须避免操作位流存储空间。

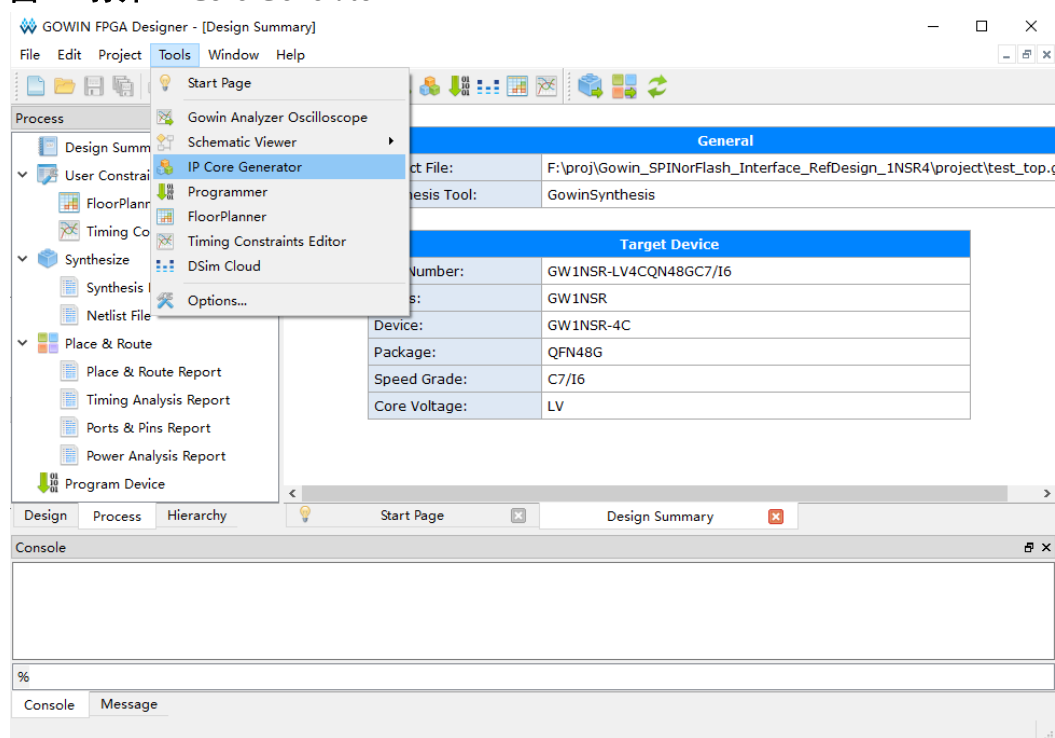
4 界面配置

用户可用高云半导体云源®软件中的 IP 内核生成器工具调用和配置高云 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP。

1. 打开 IP Core Generator

用户建立工程后，单击左上角 Tools 选项卡，下拉单击 IP Core Generator 选项，即可打开 Gowin IP Core Generator，如图 4-1 所示。

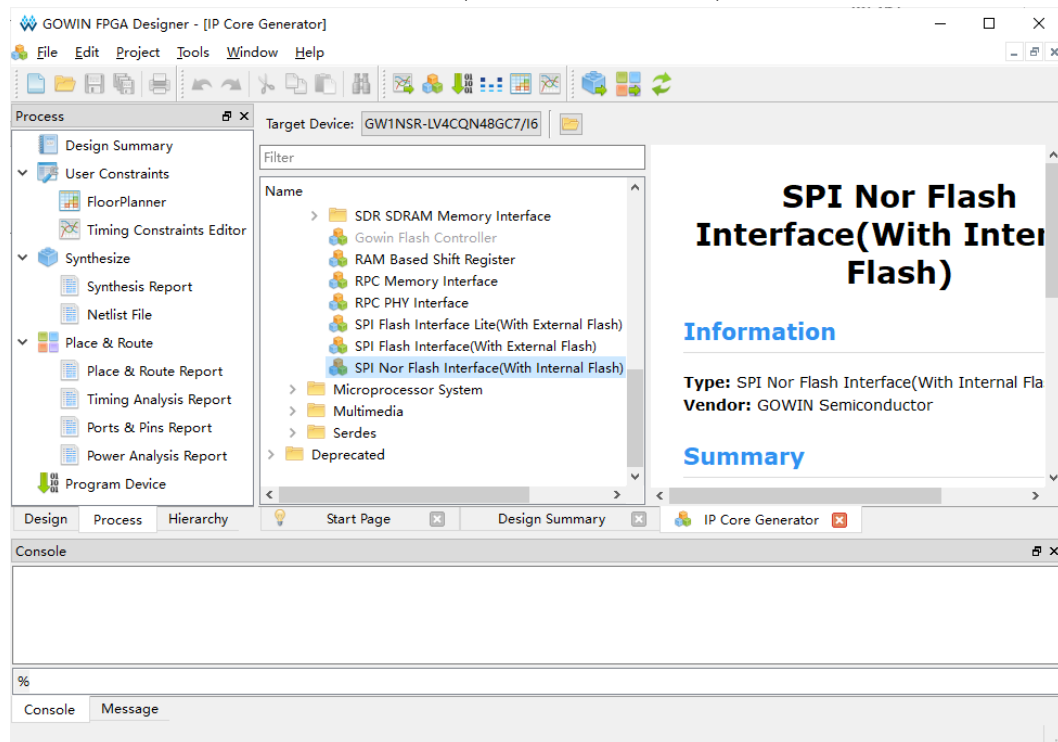
图 4-1 打开 IP Core Generator



2. 打开 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 核

单击 Memory Control 选项，双击 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash)，打开 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 核的配置界面，如图 4-2 所示。

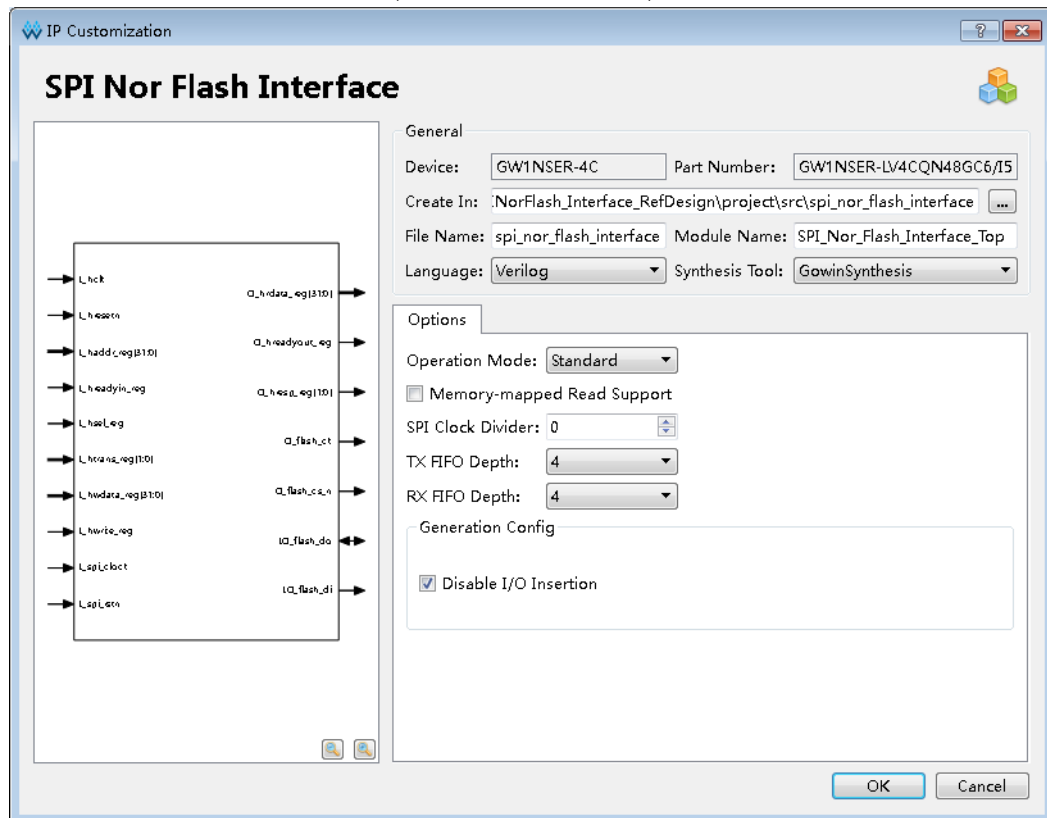
图 4-2 打开 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 核



3. SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 核端口界面

配置界面左侧为 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 核的接口示意图，如图 4-3 所示。

图 4-3 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 核接口示意图



4. 配置基本信息

在配置界面的上部分是工程基本信息配置界面，本文芯片型号选择 GW1NSER-4C 为例，封装选择 QFN48G。Module Name 选项后面是工程产生后顶层文件的名称，默认为“SPI_Nor_Flash_Interface_Top”，用户可自行修改。“File Name”是 IP 核文件产生的文件夹，存放 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 核所需文件，默认为“spi_nor_flash_interface”，用户可自行修改路径。Create In 选项是 IP 核文件夹产生路径，默认为“\工程路径\src\spi_nor_flash_interface”，用户可自行修改路径。

图 4-4 基本信息配置界面

General

Device: GW1NSER-4C Part Number: GW1NSER-LV4CQN48GC6/I5

Create In: NorFlash_Interface_RefDesign\project\src\spi_nor_flash_interface

File Name: spi_nor_flash_interface Module Name: SPI_Nor_Flash_Interface_Top

Language: Verilog Synthesis Tool: GowinSynthesis

5. Options 选项卡

在 Options 选项卡中，用户需要配置 SPI Nor Flash Interface 所使用时钟等参数信息。

图 4-5 Options 选项卡

Options

Operation Mode: Standard

☐ Memory-mapped Read Support

SPI Clock Divider: 0

TX FIFO Depth: 4

RX FIFO Depth: 4

Generation Config

☒ Disable I/O Insertion

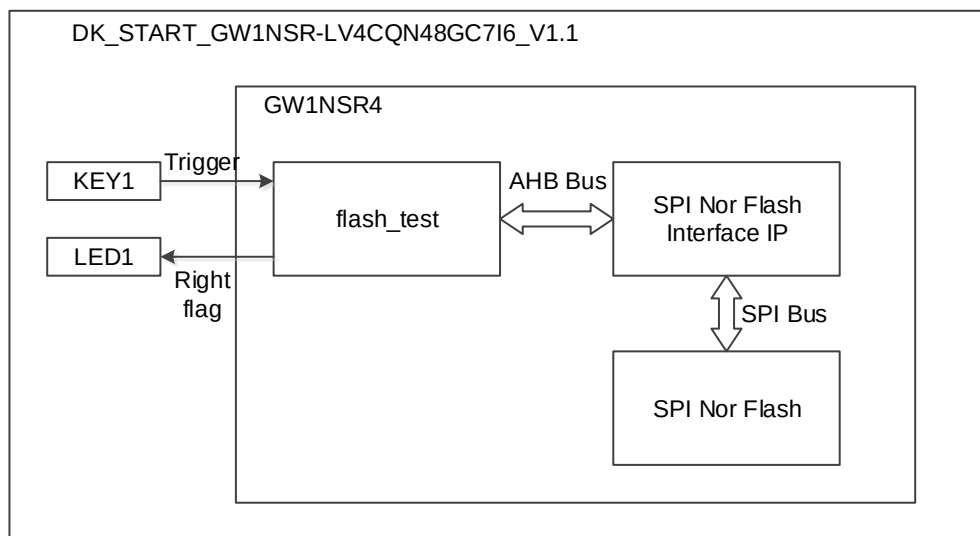
5 参考设计

本节主要介绍 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 的参考设计实例的使用方法。详细信息请参见高云半导体官网给出的 SPI Nor Flash Interface 相关[参考设计](#)。

5.1 设计实例应用一

本参考设计以 DK_START_GW1NSR-LV4CQN48GC7I6_V1.1 开发板为例，参考设计基本框图如图 5-1 所示。DK_START_GW1NSR-LV4CQN48GC7I6_V1.1 开发板的详细信息可从官网获取：<http://www.gowinsemi.com>。

图 5-1 参考设计实例一基本结构图

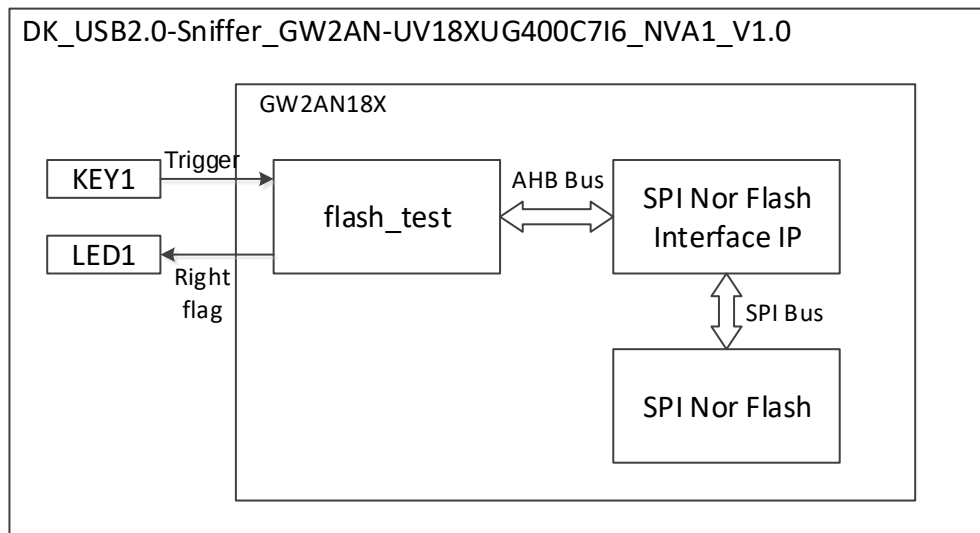


在参考设计中，flash_test 模块模拟 AHB 总线主设备，当按动按键 KEY1 时，触发 flash_test 发出写和读命令，通过 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 对 SPI Nor Flash 进行连续写和连续读操作，然后比较读取的数据与写入数据是否正确，如果正确，flash_test 发出 Right flag 信号给 LED1 灯进行指示，灯亮表示读写正常。

5.2 设计实例应用二

本参考设计以 DK_USB2.0-Sniffer_GW2AN-UV18XUG400C7I6_NVA1_V1.0 开发板为例，参考设计基本框图如图 5-1 所示。DK_USB2.0-Sniffer_GW2AN-UV18XUG400C7I6_NVA1_V1.0 开发板的详细信息可从官网获取：<http://www.gowinsemi.com>。

图 5-2 参考设计实例二基本结构图



在参考设计中，flash_test 模块模拟 AHB 总线主设备，当按动按键 KEY1 时，触发 flash_test 发出写和读命令，通过 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 对 SPI Nor Flash 进行连续写和连续读操作，然后比较读取的数据与写入数据是否正确，如果正确，flash_test 发出 Right flag 信号给 LED1 灯进行指示，灯亮表示读写正常。

6 文件交付

Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 交付文件主要包含三个部分，分别为：文档、设计源代码和参考设计。

6.1 文档

文件夹主要包含用户指南 PDF 文档。

表 6-1 文档列表

名称	描述
IPUG945, Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 用户指南	高云 SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 用户手册，即本手册。

6.2 设计源代码（加密）

加密代码文件夹包含 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 的 RTL 加密代码，供 GUI 使用，以配合高云云源软件产生用户所需的 IP 核。

表 6-2 SPI Nor Flash Interface 设计源代码列表

名称	描述
spi_nor_flash_interface.v	IP 核顶层文件，给用户接口信息，加密。

6.3 参考设计

Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP RefDesign 1NSR4 文件夹主要包含 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 的网表文件，用户参考设计，约束文件、顶层文件及工程文件夹等。

表 6-3 RefDesign 1NSR4 文件夹内容列表

名称	描述
flash_test_top.v	参考设计的顶层 module
flash_test.v	测试激励产生模块
test_top.cst	工程物理约束文件
test_top.sdc	工程时序约束文件

名称	描述
gowin_pllvr	PLLVR IP 文件夹
spi_Nor_flash_interface	SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 文件夹

Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP RefDesign 2AN18X 文件夹主要包含 Gowin SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 的网表文件，用户参考设计，约束文件、顶层文件及工程文件夹等。

表 6-4 RefDesign 2AN18X 文件夹内容列表

名称	描述
flash_test_top.v	参考设计的顶层 module
flash_test.v	测试激励产生模块
test_top.cst	工程物理约束文件
test_top.sdc	工程时序约束文件
gowin_pllo	PLLO IP 文件夹
spi_Nor_flash_interface	SPI Nor Flash Interface (With Internal Flash) IP 文件夹

